

年報(2024年度版) 作成担当者

・令和6年度工学部各学科	
学科長 土木建築学科(土木)	佐藤 晃
副学科長 土木建築学科(建築)	川井 敬二
学科長 機械数理工学科(機械)	中西 義孝
副学科長 機械数理工学科(数理)	金 大弘
学科長 情報電気工学科	伊賀崎 伴彦
副学科長 情報電気工学科	上瀧 剛
学科長 材料・応用化学科(物生)	深港 豪
副学科長 材料・応用化学科(マテ)	山崎 倫昭
課程長 半導体デバイス工学課程	松田 元秀
・令和6年度工学部教務委員会委員長	光本文秋
・令和6年度工学部学生支援委員会委員長	小林 牧子
・令和6年度工学部入試実施委員会委員長	円山 琢也
・令和6年度工学部授業改善FD委員会委員長	本間 里見
・令和6年度ものづくり教育小委員会委員長	高藤 誠
・教育研究支援部自然科学系事務課	
・学生支援部学生生活課	